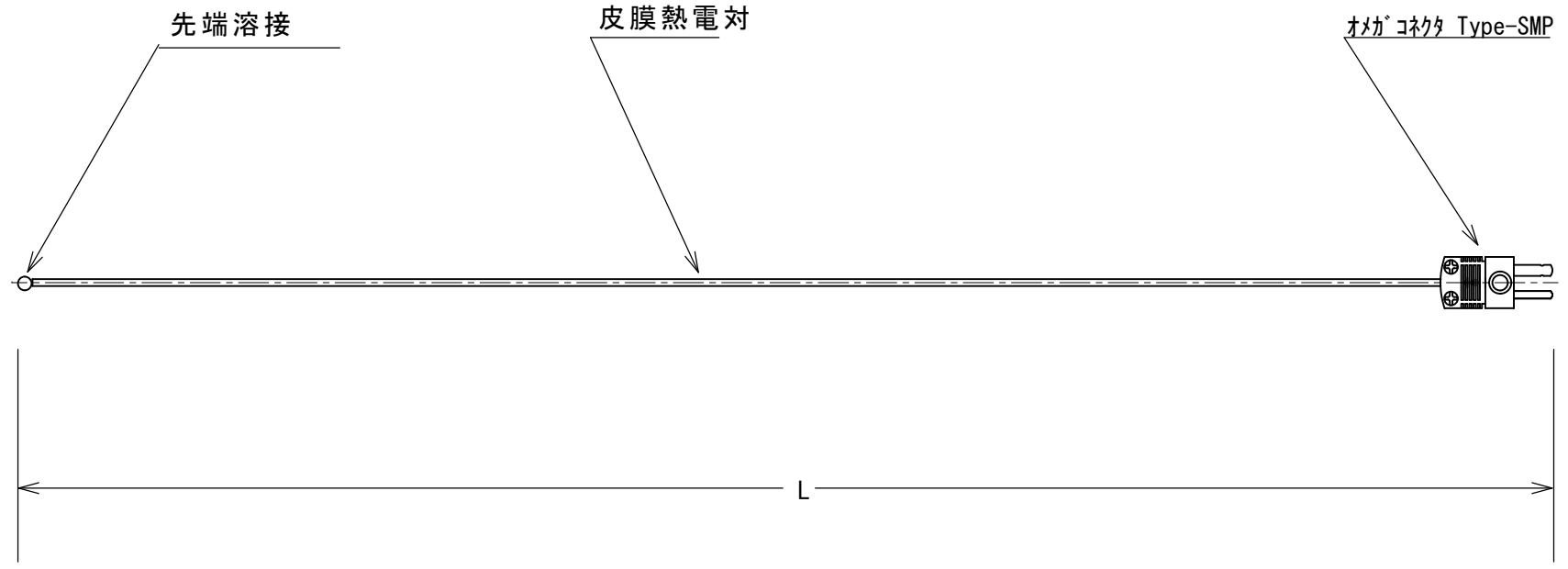


DRAWIN No. : OMC-0001

|       |                    |
|-------|--------------------|
| リード形状 | K型皮膜熱電対            |
| リード構成 | 0.32/1P            |
| リード皮膜 | ガラス (Duplex)       |
| 末端処理  | オメガコネクタ (Type-SMP) |



L = 1000 (mm)

UNIT : mm

| 7   |       |          |      |         | 設計温度 : 0 ~ 250 °C         |                 |                              |
|-----|-------|----------|------|---------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 6   |       |          |      |         | TOLERANCE JIS C 1602-1995 | DATE 2011.11.01 | CUSTOMER                     |
| 5   |       |          |      |         | CLASS クラス2 (0.75級)        | SCALE - : -     |                              |
| 4   |       |          |      |         | ELEMENT DIAMETER K Φ0.32  | CHECKD BY       | TITLE<br>ガラス被膜 K型熱電対 (付属標準品) |
| 3   |       |          |      |         | ELEMENT Q'TY シングルエレメント    | DRAWN BY        | TYPE                         |
| 2   |       |          |      |         | HOT JUNCTION 露出型          |                 |                              |
| 1   |       |          |      |         | <b>大阪マイクロコンピュータ株式会社</b>   |                 |                              |
| No. | PARTS | MATERIAL | Q'TY | REMARKS |                           |                 |                              |